



グローバル企業・外資×ハイクラス転職

「語学力」を活かす転職なら、JAC Recruitment

【E 14 2】半導体製造装置の品質管理リーダー（部品表整備・製品開発プロセス改善）～シェアNo1 電子ビーム描画装置メーカー～

株式会社ニューフレアテクノロジーでの募集です。生産管理のご経験のある方は歓迎...

Job Information

Recruiter

JAC Recruitment Co., Ltd.

Hiring Company

株式会社ニューフレアテクノロジー

Job ID

1468174

Industry

Electronics, Semiconductor

Job Type

Permanent Full-time

Location

Kanagawa Prefecture

Salary

5.5 million yen ~ 15 million yen

Work Hours

08:45 ~ 17:30

Holidays

【有給休暇】初年度 19日 1か月目から 【休日】完全週休二日制 土 日 祝日 夏季休暇 年末年始 年間休日125日（2021...

Refreshed

May 10th, 2024 23:00

General Requirements

Career Level

Mid Career

Minimum English Level

Daily Conversation

Minimum Japanese Level

Native

Minimum Education Level

High-School or Below

Visa Status

Permission to work in Japan required

Job Description

【求人No NJB2153544】

■【E 14 2】半導体製造装置の品質管理リーダー（部品表整備・製品開発プロセス改善）

○下記の業務を担当していただきます。

- ・設計部署より装置で使用する部品、組品で求められるスペックを確認しながら、BOM（（Bill Of Material：部品表）整備と推進。さらに、BOM整備を起点とした製品開発業務プロセス改善
- ※BOMはサービス・保守BOMで、顧客先で交換可能な部品単位で管理を行っております
- ・ISO9001、ISO45001等の品質維持、監査に関連する文書の整備、及び、部内の取りまとめ

【入社後お任せする業務・キャリアパス】

まずは、先輩社員がOJTで教育し、製品知識、業務の流れをキャッチアップいただきます。

入社後2～3年して、管理職への登用を目指していただき、派遣社員のマネジメントを含め、上記業務を担っていただくことを期待しております。

【配属組織について】**・組織構成**

11名（正社員7名）30代～60代

半導体業界以外のキャリア入社従業員や女性も多く活躍している組織となります。

また社員が取り組みたいことへのチャレンジに寛容な風土があり、

直近でも社員起点で、これまでのノウハウや過去の不具合情報などをAI活用により調べやすく品質改善につなげる取り組みも始まっております。

・組織のミッション

全社製品を横断で品質保証を行う部署とは別に、

世界トップシェアを誇る主力製品のEBM（電子ビームマスク描画装置）に特化して信頼性向上、改善を担う部署となります。

主に技術情報の管理により品質向上を図っており、特にEBM装置で使用される部品・組品の多くはカスタムで製造するため、故障を起こさないために、汎用的に購入可能な部品・組品以上に品質、信頼性のチェック、技術的な課題をクリアすることが重要となります。

【職場や職務の魅力】

・世界的にトップシェアをもつ電子ビーム描画装置、最先端の半導体マスク検査装置やSiCに関する半導体製造装置の製品安全に関わる分野で活躍できます。

・部員にキャリア採用のメンバーが多く、馴染みやすい環境です。

・新型コロナ感染予防による在宅勤務有ります。

Required Skills

【必須】 ・メーカーでの製品開発、設計、品質保証、品質管理に携わったことがある方。 ・電気or機械図面が読める、もしくは大型産業機械やシステムのソフトウェア構成を把握可能な方 【歓迎】 ・半導体製造装置関連、もしくは、産業機械での知識 ・開発、設計、製造、保守に関する業務改善を推進した経験がある方 ・製造業における開発、設計、生産技術の経験がある方 ・多くの部門との折衝、調整業務の経験がある方 ・英文の読解および作成が可能な方（今後向上させたいと意欲がある方歓迎） ・ISO9001、ISO45001に関する知識、及び、実務経験 ・英語でのコミュニケーションが可能な方。

Company Description

●最先端半導体製造装置の設計、開発、製造、保守サービス（来歴）2002年に東芝機械株式会社の半導体装置事業部が分社・独立して創業いたしました。以来、半導体デバイスの微細化・高機能化に必要な電子ビームマスク描画装置やマスク検査装置、エピタキシャル成長装置の開発・製造・販売を手掛けております。 【主力製品】 ●電子ビームマスク描画装置 ●マスク検査装置 ●エピタキシャル成長装置 【電子ビーム描画装置について】 物理学、化学電気・電子工学、機械工学、制御光学、情報処理工学、計測工学など、多岐に渡る技術を結集したシステム装置です。電子ビーム描画装置は様々な最先端技術を融合した複合技術の集大成であるといえます。